

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2026-074

深圳市德明利技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于本次聘任副总经理的情况

由于公司经营发展需要，依据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任范云松先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会已对范云松先生的任职资格进行审查，范云松先生具备相关任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近五年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

范云松先生简历如下：

范云松先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2004年5月，历任华为技术有限公司DSP软件工程师、IPSEC加密卡项目经理、开发组长；2004年6月至2009年5月，历任华为技术有限公司机顶盒产品软件经理、系统工程师；2009年6月至2021年8月，历任华为海思半导体有限公司SSD产品开发代表、项目群总监、TDT经理；2021年8月至2023年12月，任深圳忆联信息系统有限公司产品研发部部长；作为成都华瑞数鑫科技有限公司联合创始人，2024年7月至2025年12月，任成都华瑞数鑫科技有限

公司CTO，2025年8月至今任成都华瑞数鑫科技有限公司董事；2024年5月至今任电子科技大学集成电路科学与工程学院产业教授；2026年1月至今任深圳德明利技术股份有限公司研发中心总经理兼CTO。

范云松先生曾作为华为企业级SSD研发团队核心主管、国内首个国产化企业级SSD主控解决方案研发负责人，带领研发团队在国内率先推出SATA6G、SAS6G、SAS 12G、PCIe Gen3、PCIe Gen4企业级SSD主控芯片，成功交付了10余款企业级/消费级SSD主控芯片和系列化模组产品。

截至目前，范云松先生持有公司股票2,320股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日